

平成 23 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 HOYA株式会社
代表者名 代表執行役CEO 鈴木 洋
(コード番号 7741 東証第一部)
問合せ先 HOYAグループ総務・広報室
マネジャー 伊藤 直司
電話 : 総務・広報室 03-3232-0062

子会社の異動に関するお知らせ

当社子会社に異動がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動する子会社の概要

- | | |
|----------------|---|
| (1) 商号 | : HOYA ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.
(ホーヤ・エレクトロニクス・シンガポール・ピーティ
ーイー・リミテッド) |
| (2) 本店所在地 | : Synergy Avenue 10, Singapore |
| (3) 代表者氏名 | : Loo Kin Pung |
| (4) 設立年月日 | : 平成 23 年 6 月 10 日 |
| (5) 増資年月日 | : 平成 23 年 7 月下旬 (予定) |
| (6) 操業開始時期 | : 平成 24 年 7 月 (予定) |
| (7) 事業内容 | : 半導体製造用マスクブランクス製造 |
| (8) 決算期 | : 3 月 31 日 |
| (9) 増資後の資本金 | : 9 億円 |
| (10) 出資者及び出資比率 | : HOYA 株式会社 100% |

2. 子会社の異動の理由

今後需要増加が期待できる先端半導体製造用マスクブランクの品質要求に答えるために、当社は次世代製造ラインを新たに構築します。それに伴い、BCP（事業継続計画）強化を考慮し、拠点の分散化を行います。

3. 今後の見通し

当該子会社の設立が、当社の今期連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上